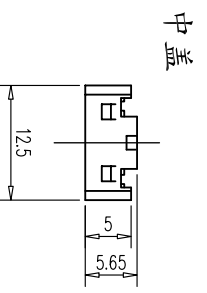
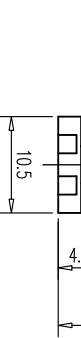
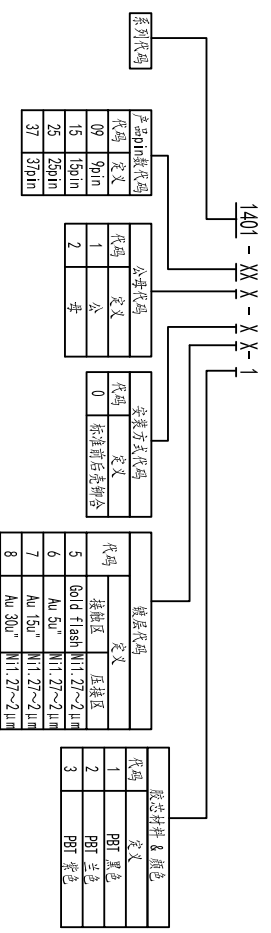


DIM	PIN1	DB15S	DB25S	DB37S
A	30.80	39.20	53.05	69.40
B	25.00	33.30	47.05	63.50
C	16.35	24.70	38.40	54.80
D	16.55	25.05	38.75	55.00

PIN	DB9P/n	DB15P/n	DB25P/n	DB37P/n
DIM				
E	15.05	23.65	37.10	53.30
F	18.80	26.90	40.40	59.80

技术要求:

- 材料:
 - 胶体: PBT+30%GF, UL94V-0, 颜色见编码规格表
 - 中盖&反折扣: PBT+30%GF, UL94V-0, 颜色见编码规格表
 - 引脚材料及镀层: 黄铜, 接触区 Gold flash, 压接区 Ni 1.7~2.0um
 - 外壳材料及镀层: SPCC, 外壳镀Ni 1.0um
- 电气性能:
 - 额定电流: 5A
 - 耐电压: 1000V.r.m.s, 1mA, 60s
 - 绝缘电阻: ≥5000MΩ
 - 接触电阻: ≤15mΩ
- 机械性能:
 - 插入力: ≤3.3N / pin
 - 拔出力: ≥0.3N / pin
 - 机械寿命: 500次
- 环境参数
 - 工作温度: -40°C~+100°C
 - 湿度: ≤93% (40°C时)
- 包装和储存
 - 包装方式: 吸塑盘、大外箱
 - 储存条件: 环境温度-10°C~+40°C, 相对湿度在80%以下
- 安装方式: 压接方式安装。
- 产品环保信息:
 - RoHS符合性: 符合欧盟RoHS



公差表如下表:

	±0.50	X.°	±3°
.X	±0.38	.X°	±7°
.XX	±0.25		

D-SUB 压排式母头				UL0.1401.XX2	
设计	变更文件号	签字	日期	投影标记	版次
审核	马杰	2010.05.09		A0	
工艺	冯燕辉	2010.05.10			
标准化	潘凤	2010.05.11			
	王峰涛	2010.05.12			
	张涛	2010.05.14			
1401-XX-X-X-X				共1张	第1张
深圳市优辰康电子有限公司					